

证券代码： 300476

证券简称：胜宏科技

胜宏科技(惠州)股份有限公司 投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input checked="" type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	东方阿尔法基金 梁少文 中信保诚资管 杜中明 中信建投基金 赵坚 中海基金 谈必成 中融基金 骆尖 云杉常青基金 李福磊 亿鑫投资 何伊丽 佳禾私募 周恺铭 信达澳亚基金 吴清宇、张剑滔、曾国富 创金合信基金 寸思敏、罗水星 华润元大基金 罗黎军 南方基金 钟贇 博时基金 肖达 博远基金 杨毅 友安众晟资产管理 张恒辉 国信证券资产管理总部 张浩冉 国投瑞银基金 吴默村、周宏成、黄雪雨 国泰基金 李阜阳 安信基金 沈明辉、陈鹏 安信证券股份有限公司 范洪群 安信资管 李珊珊

	<p>宝盈基金 张天闻</p> <p>富荣基金 李延峥、郭梁良</p> <p>广发基金 孟晓广</p> <p>广发资管 刘子骋</p> <p>广州云禧私募证券投资基金管理有限公司 陈浩然</p> <p>招商基金 邹成</p> <p>招银理财 魏大千</p> <p>摩根士丹利基金 司巍、李子扬</p> <p>方正富邦基金 冯箫倩</p> <p>景顺长城基金 陆哲皓</p> <p>泓德基金 孟焱毅</p> <p>海雅金控 王兵</p> <p>深圳中盈蓝景基金管理有限公司 姜明松</p> <p>深圳市共同基金管理有限公司 章景轩</p> <p>深圳市恒邦兆丰私募证券投资基金管理有限公司 王冠华</p> <p>深圳市惠通基金管理有限公司 王青晨</p> <p>深圳市泽正私募证券投资 李屹东</p> <p>深圳望正资产管理有限公司 马力</p> <p>红土创新基金 郑泽滨</p> <p>红塔红土基金 吴秋松</p> <p>西部利得基金 吴桐</p> <p>金鹰基金 梁梓颖</p> <p>长城基金 杜鹏远</p> <p>长盛基金 侯智中、杨秋鹏</p>
时间	2024年9月3日（周二）
地点	深圳安信金融大厦
上市公司接待人员姓名	董事会秘书：朱溪瑶
投资者关系活动主要内容介绍	<p>互动交流内容如下：</p> <p>1、近期有消息称大客户产品方案发生重大变化，核心产品将从高阶 HDI 变更为高多层 PCB，情况是否属实？是否会影响公司业绩？</p> <p>答：我们注意到市场上有关产品方案变化的讨论。目前公司</p>

的生产和经营活动一切正常，大客户产品未发生重大变化，业务发展势头良好。公司高阶 HDI 多年研发、技术及生产良率得到大客户高度认可，目前多款高阶 HDI 产品已大批量生产，并持续交付。公司相关技术具备行业领先水平，已持续、稳定向客户交付高质量、高可靠性的产品。我们预计，随着技术的不断进步和市场需求的不断增长，高阶 HDI 产品的需求将持续上升。

2、如何看待 HDI 技术的发展趋势？

答：HDI PCB（高密度互连印制电路板）的特点在于高集成度，能够在更小的空间内实现更强大的功能。

随着通信技术的进步，对电路板的信号传输速率要求也在提高，HDI 板的高密度布线和优化的层叠设计有助于减少信号传输路径，从而提高信号的完整性和传输速度，减少信号损失和干扰，这对于高速通信设备来说至关重要。除此之外，HDI 板在设计灵活性和热管理能力上也更具有优势；在高端应用中，虽然 HDI PCB 的制造成本可能高于传统 PCB，但其小型化和性能优势可以降低整体系统成本。所以，我们看到高端的高速通信设备、AI 服务器等终端应用中，HDI PCB 是一个非常确定的长期发展趋势。

高速通信设备和 AI 服务器对 HDI 提出了高频率、高速率、高可靠性、高耐用性的新挑战。因此，高频高速 HDI PCB 在材料选择、生产设备、测试设备、检测仪器都有很高的要求。

3、公司的 HDI 布局如何，尤其是针对高速类的 HDI 是怎么布局的？

答：公司在 HDI 领域的布局是全面且前瞻的。5 阶和 6 阶 HDI 产品已经大批量量产，服务于高端 AI 数据中心的算力产品。针对高速通信设备和 AI 服务器的需求，我们进行了深入的技术研究和设备投资，已经布局了高多层精密 HDI 5.0mm 厚板的生产线，以及大孔径盲孔填孔能力与超薄芯板能力建制，为下一代高速通信设备和 AI 服务器产品的研发打下坚实的基础。

4、公司目前 HLC 能达到多少层的技术水平？高频高速产品是否有布局？

答：公司具备 70 层高精密线路板的研发制造能力。目前，公司在交换机、AI 服务器、高端通信领域与多家全球顶级客户

	深度合作，与核心大客户已有多款在研或量产产品。
附件清单(如有)	无
日期	2024-09-03